

证书号第 8673120 号



# 实用新型专利证书

实用新型名称：一种紫外 LED 立体封装器件

发明人：夏正浩；张康；李炳乾；罗明浩；俞理云；林威

专利号：ZL 2018 2 1500996.2

专利申请日：2018 年 09 月 13 日

专利权人：中山市光圣半导体科技有限责任公司

地址：528400 广东省中山市古镇同益工业园平和路七坊工业园  
第 2 幢第 2-3 层

授权公告日：2019 年 04 月 02 日

授权公告号：CN 208690294 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面